



グローバル企業・外資×ハイクラス転職

「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

[DSR2711A] 【プロセス・インテグ担当エンジニア】イメージセンサー、ディスプレイデバイス開発 経験者歓迎

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社での募集です。 プロセスエンジニア...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

Job ID

1468494

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Kanagawa Prefecture

Salary

5.5 million yen ~ Negotiable, based on experience

Work Hours

09:00 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】初年度 17日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 年末年始

Refreshed

May 9th, 2024 21:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Technical/Vocational College

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2174181】

※各デバイスのプロセスフロー構築、インテグレーション担当者を募集しています※

■組織の役割

ソニーのイメージセンサーやディスプレイデバイスの半導体プロセス、インテグレーション技術における研究開発を行っています。次世代の差異化デバイス創出を行っており、これまで裏面照射型のイメージセンサーや、積層型イメージセンサーなどを開発してきました。今後のソニーを支える差異化技術を開発し、商品化することを行っています。

■担当予定の業務内容

<具体的な業務内容>

・プロセスインテグレーションエンジニア：デバイス構造を実現させる為のユニットプロセス技術を集めて擦り合わせを行いトータルプロセスフローとして完成させる

・ユニットプロセスエンジニア：新しいデバイス構造に必要なユニットプロセス技術を開発する

・実装エンジニア：新しいパッケージ構造に必要な実装技術を開発する

・ディスプレイデバイスエンジニア：新しいデバイス構造のデバイス特性評価、開発を行う

※勤務地につきまして厚木（ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 本社）以外に、将来的にSCK熊本TEC・長崎TEC（出向）になる可能性もございます。

■想定ポジション

開発テーマにより、チームの規模は変わりますが、チームの中で、デバイス構造を実現するために必要な半導体プロセスフロー構築を行う担当者を想定しています。

■描けるキャリアパス

イメージセンサーやディスプレイデバイスのユニットプロセス技術の理解と、インテグレーション技術のスキル向上など。

■職場雰囲気

業務量は比較的多めですが、新たなことにチャレンジできる職場です！職場も活気があり、やりがいを感じる事ができるハズです。職場のメンバーはフレンドリーで、働きやすい環境です。

■求人部署からのメッセージ

ソニーの裏面照射型イメージセンサーや、積層型イメージセンサーの差異化技術を開発してきた部署です！ソニーの差異化デバイス創出と一緒にやりましょう！きっとやりがいを感じるハズです！！

Required Skills

【必須】 イメージセンサー、小型ディスプレイデバイス、先端CMOSまたはメモリなどのシリコンまたは化合物半導体に関わる研究開発経験

Company Description

半導体関連製品と電子・電気機械器具の研究、開発、生産、販売事業、およびこれに関連、附帯する事業